熱電モジュールの評価技術開発

プロジェクト名: 未利用熱エネルギーの革新的活用技術研究開発

プロジェクト実施者: 産業技術総合研究所

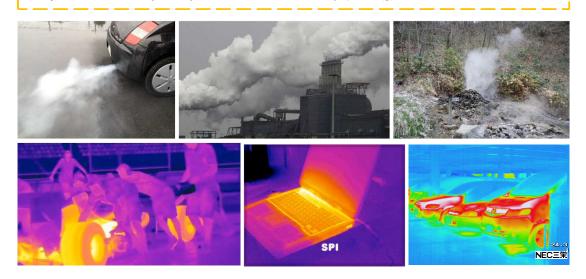
プロジェクト実施期間: 2013年4月~2023年3月



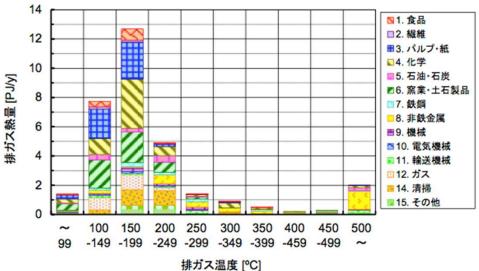


1-1.研究開発の背景

未利用熱(排熱、廃熱、環境に捨てている熱) →経済的に回収、利活用できず、環境に放出されるだけの熱



温度帯別の業種別排ガス熱量(電力以外の14業種)



産業分野の排熱実態調査

未利用熱エネルギー革新的活用技術研究組合技術開発センター(2019年3月)

100~200℃の温度領域で大量の排熱が存在する

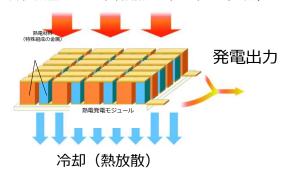
これらの排熱の有効利用が大きな課題



1.研究開発の背景

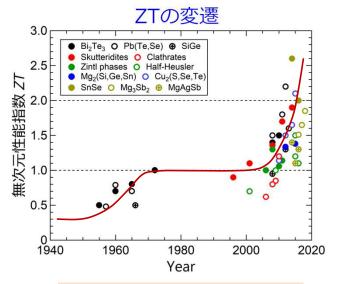
熱電発電

各種機器からの未利用熱エネルギー(廃熱)



熱を電気に変換

熱電性能の変遷



無次元性能指数 Sゼーベ

ZT= Sゼーベック係数 ρ κ ρ 電気抵抗率 κ 熱伝導率

高性能熱電材料

電力因子 <u>S²</u> : **大**

熱伝導率 κ : $\mathbf{\Psi}$

電気を通すが熱は通さない

2000年以降に急激に上昇

熱電物質開発の戦略

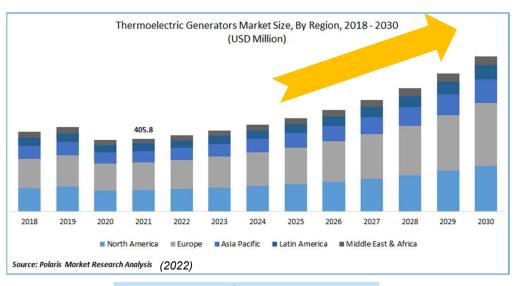
電子系の最適化: 電子バンド構造のチューニング

格子系の最適化: 非調和格子振動の活用



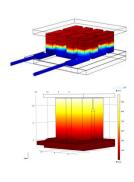
2.研究開発の目的

将来の熱電モジュール市場



市場の拡大が見込まれている





熱電性能シミューレーション

標準型熱電モジュール発電性能評価システム (700℃級)

熱電モジュールの発電性能および耐久性を評価する基準がない



発電性能および耐久性の評価基準を策定する必要がある



3-1.研究開発成果

標準モジュールの試作





8 pair module / 穴なし

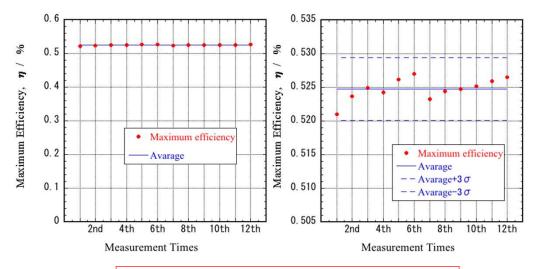




8 pair module / 穴あり (volumetric occupation = 57%)

Parts	Dimension, Spec	Note
Hot side substrate	28.0 × 28.0 × 0.73 t	Si₃N₄ 0.3 mm thick + 0.2 mm thick Cu pattern
Cold side substrate	28.0 × 28.0 × 0.73 t	Si ₃ N ₄ 0.3 mm thick + 0.2 mm thick Cu pattern
Hot side Jointing	Nano Ag paste	Ouyou Nano Ryushi Lab. ANP-1
Cold side jointing	Sn ₆₃ Pb ₃₇ mp183°C	Senju soldering
P-type element	$3.0 \times 3.0 \times 7.35$ mm $Ni_{90}Cr_{10}$	Powder metallurgy route Hot press sample
N-type element	3.0 x 3.0 x 7.35 mm Cu ₅₅ Ni ₄₅	Powder metallurgy route Hot press sample

変換効率のセット再現性: η_{max}



Setting reproducibility of efficiency is <0.4%

耐久性の高い、標準モジュールを開発



3-2.研究開発成果

小型熱電モジュールの評価

標準型熱電モジュール発電性能評価システム (700℃級)

25mm角以上のモジュールを想定

15mm角などの小さなモジュールは性能が低めの値になる

ヒーター部を小型化

改良前



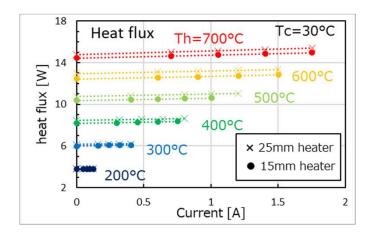
カートリッジ ヒーター(25mm)

改良後

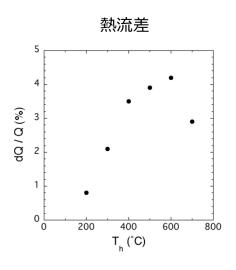


セラミック ヒーター (10mm角)

下部の熱流センサーを流れる熱流



ヒーター部の改良により素子を通らず、輻射で運ばれる熱を抑制



高温ほど差が大きい

輻射による誤差を低減

小型モジュールの測定精度向上

より小型のモジュールにも対応させ、さまざまなサイズのモジュールを精度良く測定可能



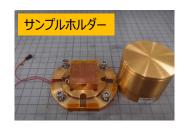
3-3.研究開発成果

低温領域における熱電発電モジュールの評価





試料ステージ スターリング冷凍機(~150K)

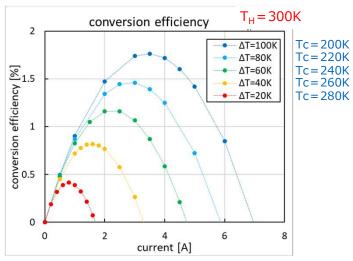




低温熱電発電モジュール評価装置







測定例

高温側を室温とする室温以下での、熱電モジュールの変換効率を評価する装置を開発

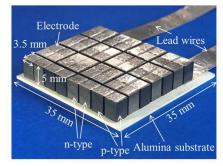


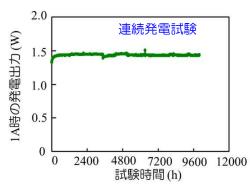
3-4.研究開発成果

熱電モジュールの劣化加速試験

熱電モジュール:長期間使用できることが強み 耐久性評価は必須

酸化物モジュール



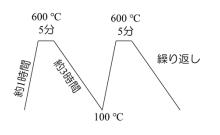


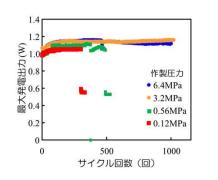
耐久性評価に長期間かかる



加速試験の重要性

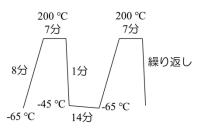
ヒートサイクル

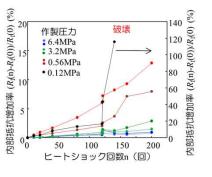




ヒートサイクルでモジュール破損 破壊まで1200~1700h

サーマルショック





ヒートショックで劣化確認 破壊まで<mark>約3日</mark>

振動試験



引張試験



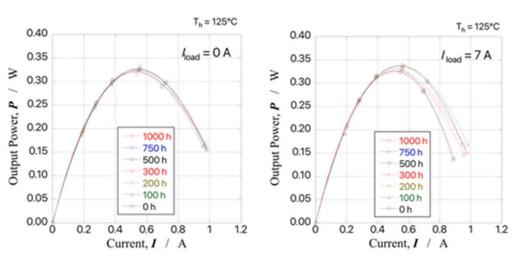
ヒートサイクル及び、ヒートショックを加えた加速試験を実施中



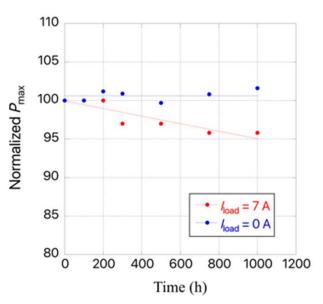
3-5.研究開発成果

熱電モジュールの劣化加速試験

Bi-Te系モジュール



電流負荷無し及び、電流負荷後(7A)の電力の電 流依存性。高温側温度125℃、大気中にて測定。

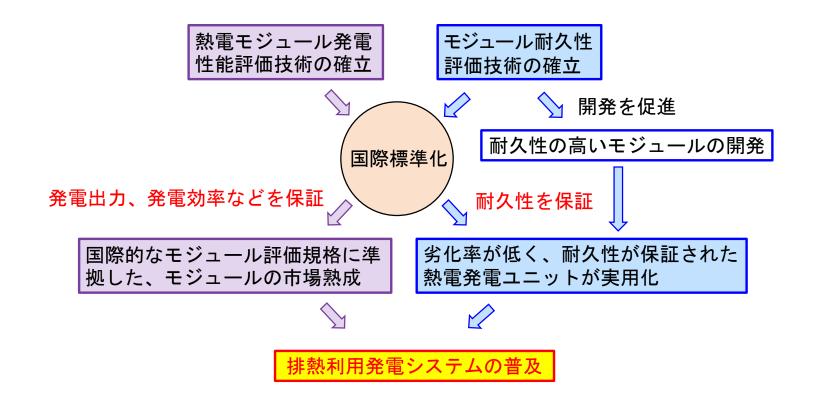


最大電力の継時変化。電流負荷無 し及び、負荷あり(7A)を比較。



熱電モジュー ル耐久性試験

(NEDO 4.今後の展望



- 熱電モジュールの発電性能の評価技術の国際標準化
- 熱電モジュールの耐久性評価の標準化に向けた、評価技術の確立
- ・統一的な基準で評価された高性能な熱電発電モジュールが普及し、熱電モジュールの市場が飛躍的に拡大